esp@cenet document view

Page 1 of 1

### Optoelektronisches Bauelement in II-VI-Halbleitermaterial

Publication number: JP2000500288T

**Publication date:** 

2000-01-11

Inventor: **Applicant:** Classification:

- international:

H01L33/00; H01S5/00; H01S5/042; H01S5/327;

H01S5/347; H01S5/183; H01S5/32; H01L33/00;

H01S5/00; (IPC1-7): H01L33/00; H01S5/347

- European:

H01L33/00B4B; H01L33/00B6B2; H01L33/00C3D;

H01L33/00C4C2B; H01L33/00G4B; H01S5/327;

H01S5/347; Y01N10/00

Application number: JP19960518496T 19961106

Priority number(s): WO1996DE02110 19961106; DE19951042241

19951113

Also published as:

WO9718592 (A3)

WO9718592 (A2) EP0861505 (A3)

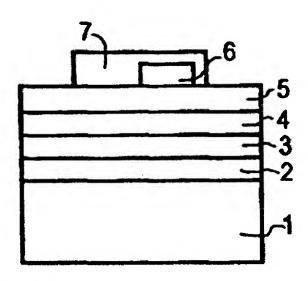
EP0861505 (A2) US6265734 (B1)

more >>

Report a data error here

Abstract not available for JP2000500288T Abstract of corresponding document: DE19542241

The component has an active layer (4), barrier layers (3, 5) and optionally a buffer layer (2) at least one of which contains a berylliumcontaining chalcogenide. The active layer comprises several strata, for example a superlattice of BeTe/ZnSe or BeTe/ZnCdSe. Where an active ZnSe layer on a GaAs substrate (1) is used, matching of the III-V materials and II-VI materials is achieved with low electrical resistance by a pseudo-graduated buffer layer (2) by incorporation of a beryllium-containing chalcogenide.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

### **PCT National Publication Gazette**

National Patent Publication No.

2000-500288

Date of National Publication:

January 11, 2000

International Class(es):

H01L 33/00 H01S 5/347

(18 pages in all)

Title of the Invention:

Opto-Electronic Component Made from

II-VI Semiconductor Material

Patent Appln. No.

09-518496

Filing Date:

November 6, 1996

Date of Filing Translation:

May 13, 1998

International Filing No.

PCT/DE96/02110

International Publication No.

WO97/18592

International Publication Date:

May 22, 1997

Priority Claimed:

Country:

Germany

Filing Date:

November 13, 1995

Serial No.

19542241.4

Inventors:

Frank Fischer, Hans-Jürgen Lugauer,

Thomas Litz, Gottfried Landwehr, and

Andreas Waag

Applicant:

Siemens Aktiengesellschaft

(transliterated, therefore the spelling might be incorrect)

### (19) 日本国特許庁 (JP)

### (12) 公表特許公報(A)

(11)特許出顧公表番号 特表2000-500288 (P2000-500288A)

(43)公表日 平成12年1月11日(2000.1.11)

D

(21) IntCL	
H01L	33/00
H01S	5/347

### 識別記号

FI H01L 33/00 テーマコート。(参考)

H01S 3/18

678

### 審查請求 未請求 予備審查請求 有 (全 18 頁)

(21)出願番号	<b>特顯平9-518496</b>
(86) (22)出顧日	平成8年11月6日(1996.11.6)
(85)翻訳文提出日	平成10年5月13日(1998.5.13)
(86)国際出願番号	PCT/DE96/02110
(87)国際公開番号	WO97/18592
(87)国際公開日	平成9年5月22日(1997.5.22)
(31)優先権主張番号	19542241. 4
(32) 優先日	平成7年11月13日(1995.11.13)
(33) 優先梅主張国	ドイツ (DE)
(81)指定国	EP(AT, BE, CH, DE,
DK, ES, FI, I	FR, GB, GR, IE, IT, L
	r, SE), JP, KR, US

(71)出願人 シーメンス アクチエンゲゼルシャフト ドイツ連邦共和国 デーー80333 ミュン

ヘン ウイッテルスパッヒァープラッツ

2

(72)発明者 フィッシャー、フランク

ドイツ連邦共和国 デーー97074 ヴュルツブルク フランツーシュターデルマイヤ

ーーシュトラーセ 9

(72) 発明者 ルガウエル、ハンスーユルゲン

ドイツ連邦共和国 デーー97218 ゲルブ

ルン イン デア エーペネ 11

(74)代理人 弁理士 山口 巖 (外1名)

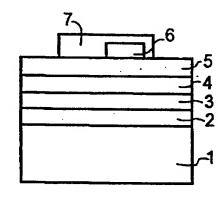
最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 II-VI族半導体物質からなるオプトエレクトロニクス素子

#### (57)【要約】

活性層(4)、パリア層(3、5)及び必要に応じてパッファ層(2)を備え、これらの中の少なくとも1つの層がペリリウムを含むカルコゲン化物を含む素子。活性層は多重層、例えばBeTe/ZnSe又はBeTe/ZnCdSeからなる超格子である。ZnSeからなる活性層をGaAsからなる基板(1)上に使用すると、ペリリウムを含むカルコゲン化物を含む疑似グレーデッドされたパッファ層(2)によってIII-V族物質とII-VI族物質との間の低電気抵抗との適合が得られる。

# FIG 1



### 【特許請求の範囲】

1. GaAs、InP、InGaAs、Si、Ge、GaP及びZnSeの群の 1つの物質からなる基板(1)上に構成されたオプトエレクトロニクス素子であって、

発光のために設けられた活性層(4)を備え、

この活性層は交互に交替する組成の層の列により超格子を備えた量子井戸として 又はMQR構造(多重量子井戸)として形成され、

この層の列においてそれぞれベリリウムを含むカルコゲン化物からなる層と、 他の組成のII-VI族半導体物質からなる層とが順次連続し、

この活性層が互いに反対の符号を持つ導電形にドープされている層の間に配置され、

この層への電気的接続のために設けられる接触を備えている オプトエレクトロニクス素子。

- 2. ベリリウムを含むカルコゲン化物がBeTe、BeS又はBeSe、或いはBe及びTe又はBe及びSe又はBe及びSを含む混晶組成物である請求項1に記載の素子。
- 3. ベリリウムを含むカルコゲン化物がBeTeであり、他の組成のII-VI族半導体物質がZnSe又はZnCdSeである請求項1に記載の素子。
- 4. 活性層がベリリウムを含むカルコゲン化物からなるバリア層 (3、5) の間に配置されている請求項1乃至3のいずれか1つに記載の素子。
- 5. 発光のために設けられたBeZnCdSe又はBeZnCdSからなる層が、互いに反対の符号を持つ導電形にドープされている層の間に配置され、これらの層への電気的接続のために接触が設けられている半導体物質からなるオプトエレクトロニクス素子。
- 6. BeZnCdSe又はBeZnCdSが少なくとも3原子%のベリリウムを含む請求項5に記載の素子。
- 7. GaAs、InP、InGaAs、Si、Ge、GaP及びZnSeの群の 1つの物質からなる基板(1)上に構成され、

バリア層 (3、5) の間に配置され、発光のために設けられた活性層 (4) を備え、

この活性層の基板側においてバリア層 (3) と基板 (1) との間にベリリウムを含むカルコゲン化物からなる少なくとも1つのクラッド層 (2、8) が存在しているオプトエレクトロニクス素子。

- 8. クラッド層(2)がベリリウムを含む3元或いは4元組成を含み、そのベリ リウムの成分が漸次変化する請求項7に記載の素子。
- 9. クラッド層(2)が交互にベリリウムを含むカルコゲン化物と他のII-VI族 半導体物質からなる層の列を含む請求項7又は8に記載の素子。
- 10. クラッド層(2)におけるベリリウムを含むカルコゲン化物の層が3元又は4元物質である請求項9に記載の素子。
- 11. クラッド層(2)におけるベリリウムを含むカルコゲン化物がBeTeであり、クラッド層内における他のII-VI族半導体物質がZnSe又はZn及びSeを含む混晶組成である請求項9に記載の素子。
- 12. クラッド層(2)における層の列が超格子を形成している請求項9乃至11のいずれか1つに記載の素子。
- 13. クラッド層(2)においてベリリウムを含むカルコゲン化物の層の厚

さが1つの方向に減少し、他のII-VI族半導体材料からなる層の厚さがこの方向 に増大している請求項9乃至12のいずれか1つに記載の素子。

- 14. クラッド層(2)と基板との間にベリリウムを含むカルコゲン化物からなるバッファ層が配置され、このバッファ層に接しているクラッド層内の層の列が超格子を形成し、このバッファ層との間隔においてベリリウムを含むカルコゲン化物の層の厚さが1つの方向に減少し、他のII-VI族半導体物質からなる層の厚さがこの方向に増大している請求項9乃至11のいずれか1つに記載の素子。
- 15. 基板がIII-V族半導体物質又はシリコンであり、クラッド層 (2) がこの基板上にバッファ層として設けられている請求項7乃至13のいずれか1つに記載の素子。
- 16. 基板が|||-V族半導体物質又はシリコンであり、この基板上にBeTe

からなるバッファ層が設けられている請求項7乃至13のいずれか1つに記載の 素子。

- 17. 活性層(4)とバリア層(3、5)とがII-VI族半導体物質である請求項7乃至16のいずれか1つに記載の素子。
- 18. 活性層(4) とバリア層(3、5) がIII-V族半導体物質である請求項7乃至16のいずれか1つに記載の素子。
- 19. クラッド層(2) がGaAsからなる層又はGaAs又はSiからなる基板とII-VI族半導体物質の層との間に配置されている請求項7乃至18の1つに記載の素子。
- 20. 活性層(4)の基板とは反対側上に、ベリリウムを含むカルコゲン化物と これとは異なるII-VI族半導体物質とが交互している層の列を含むもう

1つのクラッド層(9)が設けられ、このクラッド層が層面に対して垂直方向に作用するブラッグ反射器を形成している請求項9乃至14のいずれか1つに記載の素子。

### 【発明の詳細な説明】

||-V||族半導体物質からなるオプトエレクトロニクス素子

量子エレクトロニクスにおける選ばれたトピックスに関するIEEEジャーナ ル、1、741乃至748(1995)において、A. イシバシによる論文「II -VI族青色-緑色レーザーダイオード (II-VI Blue-Green laser Diode)」には 、青色又は緑色光を発振するレーザーダイオードを製造するためにII-VI族半導 体物質を使用することについて概要が述べられている。物質としてZnMgSS e、ZnCdSeもしくはZnSe及びZnTeがあげられている。ZnSe/ ZnTeからなるMQW構造についても言及されている。日本特開平7-664 94号公報及び米国特許第5268918号明細書においては、青色又は緑色光 を発振するレーザーダイオードを製造するためのベリリウムを含む半導体組成物 が記載されている。米国特許第5422902号明細書や応用物理書簡(Appl. P hys. Lett.) 64、2148乃至2150 (1994) におけるP. M. メンス (Mensz) による論文「pーZnSeに対するBeTe/ZnSeグレーデ ッド・バンドギャップオーミック接触(BeTe/ZnSe graded band gap ohmic conta cts to p-ZnSe)」及び応用物理書簡(Appl. Phys. Lett.) 6 4 、2 1 4 5 乃至 2 147ページ (1994) におけるR. G. ダンドレア (Dandrea) 他に よる刊行物「p-ZnSeに対するオーミック接触の設計 (Design of ohmic co ntacts to p-ZnSe)」には、活性層と金属性接続接触との間の接触層の形成のた めのBeTe及びZnSeからなるグレーデッド層列の使用について記載されて いる。

上述の論文に記載された構造及び物質は、レーザーダイオードとしての使用を妨げる種々の欠点を持っている。ZnSeを使用する場合、GaAs基板上でのこのような層の成長が妨げられ、II-VI族半導体及びIII-V族半導体との間の境界面を越えるキャリアの移送が悪く、そしてまた例えば格子定数の差によりZnTeからGaAsへの良好な格子適合が不可能であるとい

う難点が生ずる。さらにp導電形にドープされたZnSeの上では金属への良好なオーミック接触を作ることができない。

この発明の課題は、特に緑色及び青色のスペクトル範囲において発光するためのオプトエレクトロニクス素子で、その機能性が良く、長寿命であるにも係わらず比較的簡単に作り得るものを提供することにある。そして、特に現在の公知の技術において存在する、一部冒頭において記載した難点を取り除こうとするものである。

この課題は、請求項1、5或いは7の特徴を備えた素子により解決される。その他の構成例は従属する請求項に記載されている。

この発明による素子は、発光ダイオード或いはレーザーダイオードを形成する ために、少なくとも1つのベリリウムを含むカルコゲン化物(この場合、ベリリ ウムカルコゲン化物或いはベリリウムカルコゲン化物を基材にした混晶組成を意 味する)を含んだII-VI族半導体物質からなる層構造を使用する。カルコゲンと しては特にTe、Se及びSが挙げられる。それ故、以下においては「ベリリウ ムを含むカルコゲン化物」とは、任意の、特にS、Se或いはTeを含み、陽イ オンとしてBe或いはBeと任意の数の他の陽イオン、例えばMg或いはZnと を含む塩を指すこととする。好ましい実施形態は特にZnSeとGaAs基板と の組み合わせを備えている。しかしながら、例えばInP、InGaAs、Zn Se、Si、Ge、GaP等のような他の基板を使用することもできる。活性層 或いは活性層構造並びにクラッド層(以下において及び請求の範囲においてはバ ッファ層、(付加的な)バリア層(閉じ込め層)、(受動的な)導波路層、格子 層、被覆層及びこれらの層の層部分或いは組み合わせを意味する)としては、特 にBeTe、BeSe、BeS及びこれらのベリリウムカルコゲン化物と半導体 物質、例えばZnSe、ZnS、ZnTe及びMgSeとの混晶組成が適するも のと思われる。II-VI族半導体物質は以下において常にまたとりわけ他のベリリ ウムを含むカルコゲン化物をも意味し得るものである。

異なる実施例を以下に図1乃至4を参照して詳細に説明する。

図1及び2はこの発明による素子を断面で示す。

図3は重要な半導体化合物についてエネルギーバンドギャップと格子定数との 関係を示す図表を示す。 図4はBeMgZnSeのエネルギーバンドギャップをMg及びBeの異なる 相対原子成分について示した図表を示す。

図1においては、基板1上に接合層或いはバッファ層2、下側のバリア層3(閉じ込め層)、活性層4及び上側のバリア層5が成長している層構造が示されている。下側及び上側のバリア層は光学的及び電気的閉じ込めのための異なる層を含むことができる。バリア層と活性層との間には受動的導波路層(図示されていない)が存在することができる。上面側には例としてアルミニウム接触6及びその上に設けられたチタン/金接触7が示されている。対向接触は図示されていないが、例えば基板の下側にある。基板及び基板と活性層4との間の層は例えばp導電形にドープされている。上側のバリア層5は例えばn導電形にドープされている。しかし、このドーピングは逆に行うこともできる。バリア層3、5はこの発明の構成によればベリリウムを含むカルコゲン化物、例えばBeMgZnSeからなる。活性層は例えばZnSeとすることができる。

活性層は特に、MQW構造或いは(適当に層厚が薄い場合)超格子構造を形成する交互に入れ替わる層列である。このような交互に入れ替わる層列は、交互に交替するZnSeとBeTeとから形成するのが好ましく、或いは現時点での検証によればなお好ましくは交互に交替するZnCdSeとBeTeとから形成される。これらの物質の組み合わせにより、得られた光線の波長を決定するエネルギーバンドギャップは1.8eVと2.9eVとの間に調整することができる。この範囲の全体は超格子を使用することによって実現される。間接型半導体BeTeと直接型半導体、例えばZnSeとの組み合わせは発光を助長し、超格子としてのこの組み合わせ構成は、BeTeとZnSeとの間に非常にゆっくりにしか行われない、いわゆるタイプ目の電子ー正孔の遷移の故にさもないと僅かにしか上がらない効率を高める。この超格子における層厚が非常に薄いときには使用された物質は大幅に混合し、少なくとも部分的に4元合金或いは混晶構成に移行するBeZnSeTe組

成に至る。可能な実施例の限界例としてのこの遷移型でもって、実現可能な波長 範囲の非常に幅広い変形例を得ることができる。 活性層に対してはBex Zny Cdi-x-y Se或いは同様にBex Zny Cdi-x-y Sも有利に使用することができる。素子の寿命を高めるためには、ベリリウム含有量を高く選ぶのが、ベリリウムを含むカルコゲン化物の硬さに基づき好ましく、有利である。ベリリウム成分は、この場合、好ましくは少なくとも3原子%(x  $\ge$  0.03)であり、これは結晶格子の硬化、即ち安定化に作用する。亜鉛成分は零とすることもできる(y = 0)。陽イオンの成分 x 及び y の選択により、活性層の格子定数を境界層もしくは基板の格子定数に適合させることが可能である。その代わりにこれらの物質の組み合わせは、活性層或いは複数の活性層に引っ張り或いは押圧応力をかけることを可能にする(例えば、格子の適合化に比べてGaAs 基板に応力をかける)。このようにして活性層の電子バンド構造を素子の最適機能及び寿命の点で狙いとおりに改善することが可能となる。このような包括的な変形例は、Z n x M g i - x S y S e i - y の組成を持つ4元合金からなる被覆層とZ n x C d i - x S e からなる活性層とを持つレーザーダイオードにおいては不可能である。何となれば活性層はこの場合常に応力が加わっているからである

ZnSe或いはZnCdSeは上述の例では他のII-VI族半導体物質で置き換えることができる。ベリリウムを含むカルコゲン化物からなる層に対しては優先的にBeTe、BeSe及びこれらのベリリウムを含むカルコゲン化物の混晶組成が挙げられる。活性層には1つ或いは複数の量子井戸がそれぞれベリリウムを含むカルコゲン化物からなる層によって形成される。ベリリウムを含む活性層はまた境界層としてのベリリウムを含まないバリア層とも組み合わせることができる。1つのベリリウムカルコゲン化物或いは幾つかのベリリウムカルコゲン化物は、例えば活性層或いは導波路において、バリア層或いはその他のクラッド層において個々に或いは共に使用され得る。その他の有利な実施例は、基板と、III-V族半導体の物質系で形成され、活性層を含む層構造との間のクラッド層或いはバッファ層としてベリリウムカルコゲン化物を含む層を備えている。このような構成は、特に、例えば非常

に良好にシリコン基板の上に配置され得るような大幅に集積化されたオプトエレ

クトロニクスシステムに対して好適である。この場合、III-V族半導体物質からなる従来のオプトエレクトロニクス素子の構造は基板上の、ベリリウムを含むカルコゲン化物、好ましくは例えばBeTeからなるクラッド層或いはバッファ層の上に配置され得る。

接合層或いはバッファ層 2 は図 1 の実施例では原理的に省略することができるが、この層はベリリウムカルコゲン化物を使用する際には特別の利点がある。これにより基板 1 の半導体物質がその他の成長された層に適合せしめられ得るからである。このバッファ層としては特に B e T e が適している。この組成は G a A s からなる基板上に始めは、青色光を発振する発光ダイオード用の普通の半導体成分の 1 つである Z n S e より遙に良く成長する。基板上の B e T e からなるバッファ層は例えば 5 0 n m の厚さである。使用された基板温度はその場合 2 0 0 ℃と 4 0 0 ℃との間にある。

バッファ層としての個々のBeTe層の代わりに或いはこれに付加して、BeTe/ZnSe超格子或いはBeTe/ZnCdSe超格子を使用することもできる。応力がかけられている超格子においては引っ張り及び圧縮応力が交互に作用する。この場合、提案された物質は、両層厚の比に関して超格子の平均格子定数が例えば基板の格子定数に非常に正確に合わせられ得るという特別の利点がある。これによって非常に厚いバッファ層も高品質で簡単に作ることができる。このような超格子の使用は、その上、転位の移動を制限する。このような活性層への転位の移動は素子の寿命を減少させることがある。BeTeからなる或いはBeTeを備えた組成物からなるバッファ層の使用は、III-V族半導体物質からなる基板とII-VI族半導体物質からなるそれに続く層との間の境界面に高い電気的接合抵抗が発生することがないという付加的な利点をもたらす。バッファ層が全部或いは少なくとも活性層側の上側の部分においてベリリウムを含む4元組成物、例えばBeTeZnSeの混晶組成物である場合には、その組成の漸次の遷移により半導体物質のその上とその下との間の電子バンドの好適な適合が行われる。

バッファ層2或いはその一部がBeTe層及びZnSe層或いはZnCd

Se層の非周期的列に、BeTe/ZnSe超格子或いはBeTe/ZnCdSe超格子が連続的に変化する成分を備えた4元合金に代わって出現する、疑似グレーディングを形成している場合には、p導電形にドープされたZnSeに低いオーミック接触が比較的簡単に実現される。疑似グレーディングは、2つの物質の間で電子バンド及び格子定数を適合することのできる多重層構造である。この構造は、交互に物質Aと物質Bとからなり、物質Aからなる層の厚さが1つの方向に常に減少し、物質Bからなる層の厚さがこの方向に常に増大する層列から形成される。これらの全ての層の全体の厚さは、効果的な電流移送を保証するために、充分に小さくなければならない。これはそれぞれのケースにおいて物質A或いはBに関係する。

この発明による素子の好ましい実施例においては、基板上に先ず例えば50nmの厚さの、例えばBeTeからなるバッファ層(これは省略することもできる)と、その上に(或いは直接基板の上に)交互にBeTe層及びZnSe或いはZnCdSe層の列からなり、そして電子バンド及び場合によってはその上の及びその下の層間の格子定数をも適合している疑似グレーディングがある。この疑似グレーディングにおいてはBeTe層の厚さは活性層の方向に例えば1単一層の小さいステップで減少し、Zn(Cd)Se層の厚さは例えば1単一層の小さいステップで増大している。単一層の厚さはその場合50nm以下でなければならない。20nm以下の層厚が特に適している。例えば、3.7nmのBeTe及び0.3nmのZnSe或いはZnCdSeから始まり、層厚は0.3nmのBeTe及び0.3nmの乙n(Cd)Seまで変化する。これは例えばBeTeとZnSeもしくはZnCdSeとの間に疑似グレーディングを生ぜしめることになる。BeTe及びZnSeもしくはZnCdSeの代わりに例えばベリリウムを含む2つの異なるⅡ-Ⅵ族半導体物質、例えばBeを備えた3元或いは4元混晶組成物が存在することができる。

クラッド層の前述した構成はここでは特にバッファ層の例で記載されているが 、これは互いに組み合わせることもできる。特に疑似グレーディングと超格子と は互いに組み合わせることができる。例えば、常に同一の厚さで異 なる物質からなる層を交互に連続させた列によって形成される超格子がバッファ層 (例えばBeTeからなる) と疑似グレーディングとの間に、前述したように配置することができる。なお、従来の物質ZnSe及びZnMgSSe又はIIIーV族半導体物質からなるレーザーダイオードにおいても、IIIーV族半導体物質又はシリコンからなる基板と、この上に成長される、活性層を含むIIーVI族半導体物質又はIIIーV族半導体物質からなる層との間に配置されたベリリウムを含む層或いは層構造でもって、その製造において著しい改善と簡単化も達成することができる。

他の1つの実施例はバリア層3、5としてベリリウムカルコゲン化物からなる層成分、例えばBeTe及びZnSeからなる層連続を備えた二重或いは多重層を備えている。BeTeの直接のエネルギーバンド間隔は4.05eVに定められた。以前の数値はこれにより修正されている。この新しい値を適用することにより、BeTeとZnSeとの間の接合に対しては伝導帯のガンマ点において約2.1eVの跳躍を得ることができる。これらの化合物のエピタキシャル成長は非常に平滑な境界面を形成するので、これによりバリア層(閉じ込め層)としての二重或いは多重層を作ることができる。このような構造はBeTe/ZnSe或いはBeTe/ZnCdSeでもってMQW構造としても実現できる。このようなMQW構造は例えばまたp導電形にドープされたZnSeの上にオーミック接触を作るためにも使用できる。これは、最初に挙げたZnSe及びZnTeに関するイシバシの論文に記載されているのと同様な方法で行われる。

図2に示されている実施例においては、基板1上に下側の格子構造としての層列8、下側のバリア層3(閉じ込め層)、活性層4、上側のバリア層5及び上側の格子構造としての層列9が配置されている。この実施例では活性層4とその上に成長された層はメサ型として構造化されている。下側のバリア層3は例えばn導電形にドープされ、例えばBeMgZnSeからなる。これに属するn形接触10はこの例では上面の縁部にリング状に配置されている。上側のバリア層5はその場合p導電形であり、例えば同様にBeMgZnSeからなり、p形接触1と電気的に接続されている。このp形接触

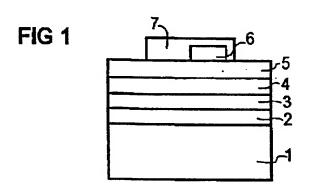
11は直接上側のバリア層 5 に設けることも或いは、その場合同様に導電形にドープされている上側の格子構造 9 によって上側のバリア層 5 と導電接続されることができる。 p 形接触 1 1 は図 2 の実施例ではメサの上縁にリング状に設けられ、この金属リングの内部においては活性層 4 内に発振されたビームが図示の矢印の方向に上に向かって出る。活性層 4 は例えば 2 n S e からなる量子井戸を形成する。活性層 4 並びにバリア層 3 及び 5 に対しては II ーVI 族半導体物質からなる他の組成も挙げられる。

縦型のレーザー反射器として設けられている格子構造8、9はそれぞれ上側の ブラッグ反射器及び下側のブラッグ反射器を形成している。この発明によるダイ オードにおいてはこれらの格子構造は、ベリリウムカルコゲン化物或いはベリリ ウムカルコゲン化物を基材とした混晶組成からなる層とII-VI族半導体物質から なる層とを交互に上下に配置した層列によって形成されている。このその他の1 -VI族半導体物質としては特にZnSe及びZnSeと他のII-VI族半導体物質 との混晶組成が挙げられる。ベリリウムカルコゲン化物としてはこの場合特にB eTeが適している。好ましい実施例においては格子構造はBeTeの層とZn Se或いはZnCdSe層を互いに交互に繰り返した列である。BeTeの4. 05eVの実証された直接のエネルギーバンドギャップにより、BeTeとZn (Cd) Seとの間の屈折率の飛躍は、この交互に交替する層列を備えた効率の よいブラッグ反射器を作り得るために充分に大きい。この実施例においても、下 側の格子構造8及び基板(例えば、GaAs)を導電的にドープして、対応の接 触を基板の下面に設けることも可能である。活性層及びバリア層に対してはこの 場合もBeTe及びZnSe或いはZnCdSeからなる量子井戸或いはMQW 構造を使用することができる。

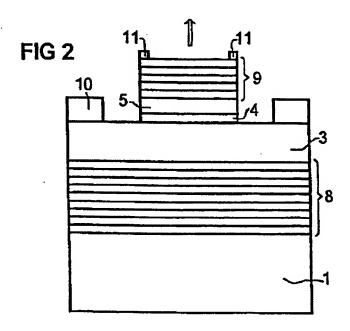
この発明による素子は、ベリリウムカルコゲン化物が発光素子の活性層に対して或いはクラッド層に対して極めて多様な組成で使用されることができることを示している。特に好適な組成はベリリウムを含むテルル化物及びベリリウムを含むセレン化物である。上述の例ではBeTeはそれぞれ適当な代替のベリリウムカルコゲン化物で置き換えることができる。特にZnSe

を基材とする従来のII-VI族半導体物質で作られた青色或いは緑色光に発振する 発光素子或いはレーザーダイオードは同様に、この発明によれば、ベリリウムカ ルコゲン化物の層によって有利に改良される。

【図1】

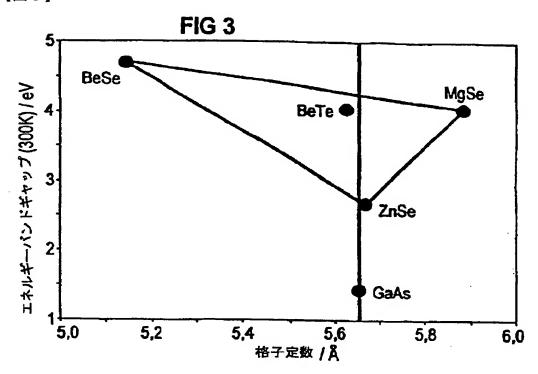


【図2】

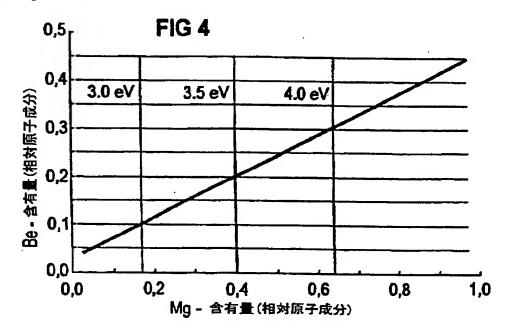


-13-

【図3】



【図4】



# 【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH	REPORT _		
		la:		
	CONTROL OF SURVINE CONTROL	, F	CT/DE 96/02110	
TPC 6	PICATION OF SUBJECT MATTER H01L33/00 H01S3/19			•
	International Patent Classification (IPC) or to both national classif	Seation and IPC		
	SEARCHED  Commonation searched (classification system followed by classification system followed by classifi			
IPC 6	HOTZ HOTE			
Documental:	on searched other than minimum documentation to the extent that s	such documents are include	d in the fields searched	
Electronic d	ata base consulted during the unternational search (name of data bas	e and, Where practical, sex	rch terms used)	
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Caregory *	Clusten of document, with indication, where appropriate, of the re		Releva	ent to claim No.
X	WO 94 15369 A (RES CORP TECHNOLOG 7 July 1994	IES INC)	1-5	i
γ	see page 4, line 14 - line 19 see page 6, line 16 - line 26		1,7	
	see page 13, line 27 - page 16, l see page 18, line 17 - page 19, l figures 1,2	ine 24 ine 24;		
	 •	-/		
X Fun	her documents are listed in the construction of hos C.	Patent (amily roes	nbert are listed in annex	
* Special co	laganes of cited documents :	<del></del>		
"A" docum cussid "E" earlier filing "L" docum which citatio "O" docum other "P" docum	ent defining the general state of the art which is not bared to be of particular relavance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(f) or is cited to establish the publication date of another a or other appeals reason (as specified) ent referring to an oral disciouse, see, exhibition or means	"X" document of particular cannot be considered involve an inventive a cannot be considered extend by the considered document of particular cannot be considered document in combine	ned after the international life of members with the applies or pennetiel or theory underly a relevance; the datmed from nowel or cannot be considered aspections to the control of the co	ation d to en sions ston ston the h doct-
	actual completion of the international search.  4 April 1997	Date of mailing of the	interactional search report 16. 97	
	mating address of the ISA  Entropean Patent Office, P.B. SBI 8 Patentiann 2 NL - 220 HV Rissoft	Authorized officer		
Form PCT0S4	Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tr. 31 651 epo ni, Fax: (+ 31-70) 340-3016	Gnugesser	ъ. н	

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intel mail Application No PCT/DE 96/02110

	PCT/DE 96/02110
	Relevant to claim No.
and appropriate of the research bitrafor	KENVER ID COM NO.
US 5 198 690 A (KITAGAWA MASAHIKO ET AL) 30 March 1993 see column 3, line 39 - line 63 see column 4, line 1 - line 24 see column 5, line 16 see column 5, line 16 see column 5, line 28 see column 5, line 65 - line 68 see column 6, line 5 - line 50 see column 7, line 47 - column 8, line 16 see column 11, line 3 - line 32 see column 12, line 8 - line 23 see column 19, line 15; claim 1	1.7
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 095, no. 006, 31 July 1995 & JP 07 066494 A (SONY CORP), 10 March 1995, cited in the application see abstract	1,7
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 001, 31 January 1996 & JP 07 232999 A (KOBE STEEL LTD), 5 September 1995, see abstract	1,5,7
EP 0 556 461 A (SONY CORP) 25 August 1993 see column 3. line 15 - column 4. line 41 see column 9. line 28 - line 56; claims 4.5,8; figures 1-3	7
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 18, no. 464 (E-1598), 29 August 1994 å JP 06 152061 A (SONY CORP), 31 May 1994, see abstract	7,15-17, 19
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 95, no. 11, 26 December 1995 & JP 07 211988 A (FUJITSU LTD), 11 August 1995, see abstract	7,18
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 010, 31 October 1996 & JP 08 148765 A (NEC CORP) see abstract	7,15,17
	see column 3, line 39 - line 63 see column 4, line 1 - line 24 see column 4, line 58 - line 68 see column 5, line 16 see column 5, line 16 see column 5, line 65 - line 68 see column 6, line 5 - line 50 see column 7, line 47 - column 8, line 16 see column 11, line 3 - line 32 see column 12, line 8 - line 23 see column 12, line 8 - line 23 see column 19, line 15; claim 1  PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 095, no. 006, 31 July 1995 & JP 07 066494 A (SONY CORP), 10 March 1995, cited in the application see abstract  PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 001, 31 January 1996 & JP 07 232999 A (KOBE STEEL LTD). 5 September 1995, see abstract  EP 0 556 461 A (SONY CORP) 25 August 1993 see column 3, line 15 - column 4, line 41 see column 9, line 28 - line 56; claims 4.5,8; figures 1-3  PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 18, no. 464 (E-1598), 29 August 1994 & JP 06 152061 A (SONY CORP), 31 May 1994, see abstract  PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 95, no. 11, 26 December 1995 & JP 07 211988 A (FUJITSU LTD), 11 August 1995, see abstract  PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 95, no. 11, 26 December 1995 & JP 07 211988 A (FUJITSU LTD), 11 August 1995, see abstract  PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 010, 31 October 1996 & JP 08 148765 A (NEC CORP)

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT Inter that Application No anformation on patent family members

	anformation on palent family members		PCT/DE 96/02110	
Patent document sited in search report	Publication date	Patent famil member(s)	7	Publication date
WO 9415369 A	07 <i>-</i> 07-94	US 554813 US 561041	7 A 3 A	20-98-96 11-93-97
US 51 <b>98690</b> A	30-03-93	GB 225063 GB 225086 JP 502184	2 A.B	10-06-92 17-06-92 29-01-93
EP 0556461 A		JP 507521 US 537513	7 A 4 A	26-03-93 20-12-94
	·			

Form PCT/ISA/200 (pount (amily annex) (July 1912)

### フロントページの続き

- (72)発明者 リッツ、トーマスドイツ連邦共和国 デーー97074 ヴュルツブルク フレーベルシュトラーセ 21
- (72) 発明者 ラントヴェール、ゴットフリート ドイツ連邦共和国 デーー97074 ヴュル ツブルク レルヒェンハイン (番地なし)
- (72) 発明者 ワーグ、アンドレアス ドイツ連邦共和国 デーー97076 ヴュル ツブルク ピルチッヒグルントシュトラー セ 37